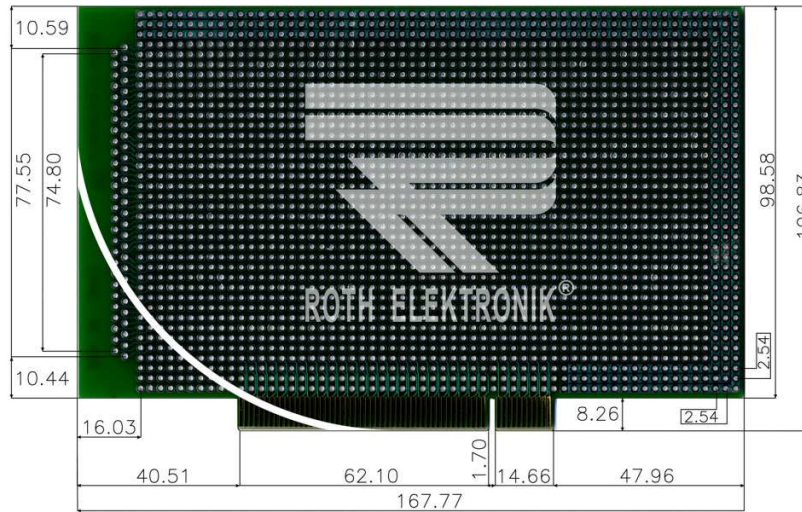


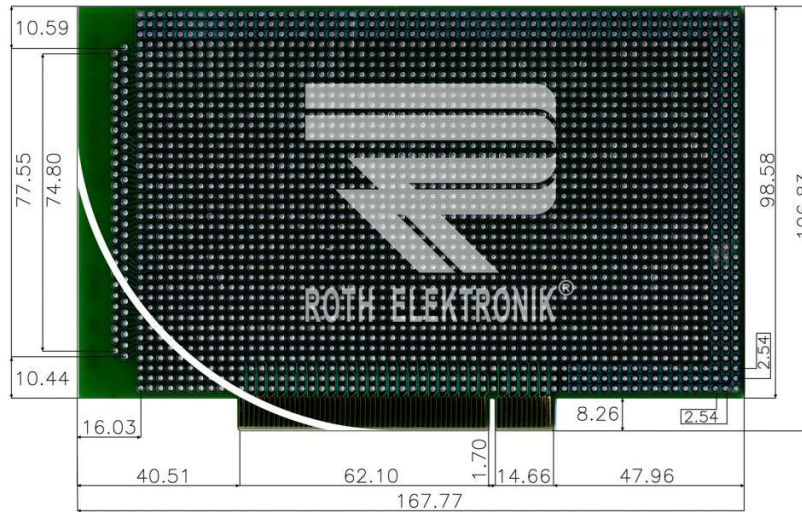
RE430-LF

- PCI-Board
- Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm
- Double-sided 35 µm Cu
- Plated through holes (PTH)
- Hot air leveling (HAL-leadfree)
- Surface with component print and soldering stop mask
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- Soldering pads 2.00 mm Ø
- Hole diameter 1.00 mm
- Direct plug contacts gold-plated 1.50 µm: 2 x 11-channel 2 x 49-channel
- Connecting possibilities for D-subminiature plugs 9-/25-/37-channel DIN 41652
- 3 potential strips
- Solder bath proof: 260 °C. > 50 Sec.
- Size 167.61 x 106.68 mm



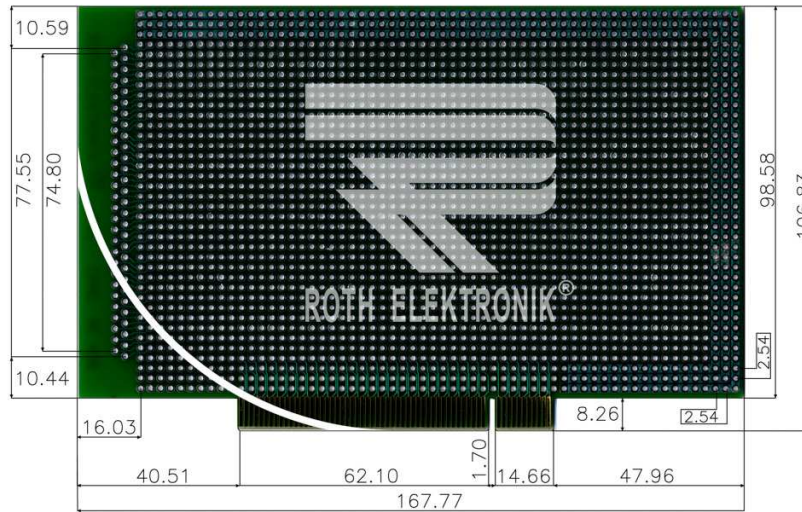
RE430-LF

- PCI-Laborkarte
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Oberfläche mit Bestückungsdruck und Lötstopplack
- Raster 2,54 x 2,54 mm
- Lötinseln 2,00 mm Ø
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Direkte Steckkontakte vergoldet 1,50 µm: 2 x 11-polig 2 x 49-polig
- Anschlußmöglichkeiten für D-Subminiaturstecker 9/25/37-polig DIN 41652
- 3 Potentialbahnen
- Lötbadfest: 260 °C > 50 Sek.
- Größe 167,61 x 106,68 mm



RE430-LF

- Carte d'Expérimentation PCI
- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Étamé à chaud (HAL-leadfree)
- Surface avec impression d'insertion et un laque d'arrêt de soudure
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- Îlots de brasage 2,00 mm Ø
- Perforation 1,00 mm Ø
- Contacts directs doré 1,50 µm: 2 x 11-pôles 2 x 49-pôles
- Possibilité de branchement de fiches D-subminiature à 9-/25-/37-pôles DIN 41652
- 3 pistes de potentiel
- Résistant au bain de soudure 260 °C > 50 sec.
- Dimensions 167,61 x 106,68 mm



RE430-LF

- Tarjeta por PCI
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Estañado en caliente (HAL-leadfree)
- Lado de soldadura y de componentes con máscara de inhibición de soldadura
- Trama 2,54 x 2,54 mm
- Nodos de soldadura 2,00 mm Ø
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- Contactos enchufables directo dorado 1,50 µm 2 x 11-polos 2 x 49-polos
- Posibilidades de conexión para el conector D-Subminiatur DIN 41652 9-/25-/37-polos
- 3 líneas de potencial
- Resistente al baño de soldadura: 260 °C. 50 seg.
- Tamaño 167,61 x 106,68 mm